



バイリンガル組込みソフトウェアエンジニア【日系医療機器メーカー】

外資系エンジニアリングメーカーでの募集です。弱電回路設計のご経験のある方は歓迎...

募集職種

人材紹介会社

株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント

採用企業名

外資系エンジニアリングメーカー

求人ID

1587886

業種

電気・電子・半導体

会社の種類

外資系企業

雇用形態

正社員

勤務地

その他東京

給与

700万円～900万円

勤務時間

09:00～18:00

休日・休暇

詳細は求人ご紹介時にご案内いたします。

更新日

2026年05月01日 19:00

応募必要条件

キャリアレベル

中途経験者レベル

英語レベル

ビジネス会話レベル

日本語レベル

ネイティブ

最終学歴

大学卒：学士号

現在のビザ

日本での就労許可が必要です

募集要項

【求人No NJB2354556】

医療機器向けバイリンガルハードウェアアーキテクトとして、シニアテクニカルリーダーの役割を担い、技術規格や各種規制を遵守しながら、診断・モニタリング用医療機器の設計・開発およびライフサイクル管理をリードします。システムエンジニアリングの高い専門性を活かし、顧客のニーズや課題を正確に把握し対話しながら、要件定義から製品化までのエンジニアリングソリューションを提供。ハードウェア・ソフトウェアの両面を統合的に管理し、オフショアの各チームと協働して顧客満足度の高い成果を目指します。提案活動にも積極的に関わり、腎臓デバイス（透析）の経験があれば活かせます。【魅力】

長期的かつスケラブルな新規事業にコアメンバーとして携わり、企業の成長に貢献できる機会があります。

【成長機会】

経験を積むことでシニアアーキテクトやプリンシパルアーキテクトへの昇進が可能。営業やデリバリー、事業投資に関わるリーダーシップポジションなど多様なキャリアパスもあります。

スキル・資格

■必須要件■ Must Have

製品開発ワークフロー、特にハードウェア設計・開発に関する知識

回路図入力ツール（Cadence Allegro/Mentor Graphics/Zuken/Altium）の使用経験、部品選定、DC DCコンバータなどの電源部品、低電圧信号処理回路設計、トランスデューサーインターフェース設計、部品公差解析の経験

8/16/32ビットプロセッサベースの設計やメモリインターフェース（SDRAM、Flash）などのアーキテクチャに関する実務経験

技術文書作成スキル：ハードウェア製品の仕様書とテスト手順書の作成経験

ボードの立ち上げ、製品テスト手順、EMI/EMC適合性試験を含むテスト経験、オシロスコープ、マルチメータ、プログラマブルテスト負荷などの試験機器に関する知識

■尚可要件■ Good to Have

医療機器製品規格（IEC60601 1）、医療機器製品開発ライフサイクルプロセスおよび関連文書・製品情報管理（PIM）および製品ライフサイクル管理（PLM）ツールの知識

■語学力■ Language Skill

英語力 - ビジネスレベル（会話、読解、文書作成など）

日本語力 ネイティブレベル / JLPT N2レベル以上（良好なコミュニケーション能力、読解力、文章力、プレゼンテーション能力必須）

会社説明

ご紹介時にご案内いたします